

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

## 厦门中构新材料科技股份有限公司 申请终止在北交所上市辅导备案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

#### （一）与金圆统一证券有限公司签订书面辅导协议

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）于2023年4月7日签署了《厦门中构新材料科技股份有限公司与金圆统一证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）。

#### （二）提交辅导备案材料

公司于2023年4月7日向中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）报送了厦门中构新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为金圆统一证券。

#### （三）完成辅导备案

公司于2023年4月11日经厦门证监局同意受理，公司进入辅导期，辅导备案日期为2023年4月11日。

#### （四）终止或撤回辅导备案

现因本公司上市计划调整，经协商，本公司与金圆统一证券就终止辅导事宜

达成一致，双方于 2024 年 5 月 29 日签署了《关于厦门中构新材料科技股份有限公司上市辅导以及首次公开发行股票之合作协议的终止协议》。金圆统一证券于 2024 年 5 月 29 日向厦门证监局报送了终止辅导备案的申请材料。厦门证监局于 2024 年 5 月 31 日确认公司终止辅导。

## 二、 风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

## 三、 备查文件目录

（一）《关于厦门中构新材料科技股份有限公司上市辅导以及首次公开发行股票之合作协议的终止协议》

（二）《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日